

# Rework-Spitze RxP Quad für TQFP 80, MFR-1100/2200 - Oki RFP-QD15

**Artikel-Nr. WL24749****Hersteller Oki**

Quad-Reworkspitze der RxP Serie zum gleichzeitigen Auslöten von TQFP 80-Bauteilen mit allen vier Seiten in einem Arbeitsgang. Passt auf das Handstück MFR-H1-SC der Oki Stationen MFR-1100 und MFR-2200.

Kein Produktbild

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>             |
| Ursprungsland     | <b>Vereinigte Staaten</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>85159080900</b>        |

## NORMEN & KONFORMITÄT

**IEC 61340-5-1**

## BESCHREIBUNG

Die RxP Quad-Spitze RFP-QD15 ist für das Auslöten und Neubestücken von TQFP 80-Bauteilen ausgelegt. Sie umschließt das Bauteil an allen vier Seiten, sodass alle Pins gleichzeitig auf Löttemperatur kommen und das Bauteil ohne mechanische Belastung der Platine abgehoben werden kann.

## VORTEILE

- Quad-Form für TQFP 80: erfasst alle vier Pinreihen in einem Arbeitsgang
- SmartHeat Heizregelung des MFR-Handstücks hält die Spitzentemperatur konstant ohne Kalibrierung
- schneller Wechsel auf dem Handstück MFR-H1-SC für unterschiedliche Gehäusegrößen

## ANWENDUNGEN

Rework und Reparatur von oberflächenmontierten TQFP 80-Gehäusen in der Elektronikfertigung und im Laboreinsatz.

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

- Handstück MFR-H1-SC / MFR-H1-SC2
- Stationen Oki MFR-1100 und MFR-2200 Serie
- Lieferung: 1 Stück

ESD-gerecht einsetzbar gemäß IEC 61340-5-1. Herkunft USA.